

LEGENDA

- Sesto di impianto di tipo A
- Sesto di impianto di tipo B
- Sesto di impianto di tipo C
- Filare polispecifico
- Area umida
- Filari con piante arboree a pronto effetto
- Piantumazione aree circolari ad angolo
- Nuclei boscati a pronto effetto
- Rimboschimento



UFFICIO OPERATIVO DI MILANO
Via Taramelli 12, 20124 Milano

**MB-E-3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
E REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI BONIFICA
PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI LAMINAZIONE
PER LE PIENE DEL TORRENTE SEVESO
NEI COMUNI DI PADERNO DUGNANO (MI) E VAREDO (MB)
C.I.G.: 6574175CD2 C.U.P.: B57B15000390003**

PROGETTO DEFINITIVO

**AREA DI LAMINAZIONE:
OPERE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO –
PLANIMETRIA OPERE A VERDE**

RESPONSABILE PROGETTAZIONE GENERALE:

DOTT. ING. FULVIO BERNABE

PROGETTAZIONE IDRAULICA E STRUTTURALE:

DOTT. ING. FULVIO BERNABE

DOTT. ING. STEFANO ADAMI

DOTT. ING. LAURA GRILLI

PROGETTAZIONE GEOTECNICA:

PROF. GEOL. LAMBERTO LUCIANO GRIFINI

DOTT. ING. STEFANO GRIFINI

PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA E AMBIENTALE:

DOTT. ING. MASSIMO SARTORELLI

DOTT. MARIO PUZZI

DOTT. STEFANIA TRASFORMI

DOTT. CHIARA LUINI

DOTT. ANDREA SIBILLA

CONSULENZE SPECIALISTICHE

ASSETTI PAESAGGISTICO E AMBIENTALE:

PROF. ANGELO DAL SASSO

PROF. GIUSEPPE CROSA

PIANO DI BONIFICA:

PROF. GEOL. GIOVANNI PIETRO BERETTA

DOTT. GEOL. MAURIZIO NESPOLI

DOTT. ING. ADELIO PAGOTTO

DOTT. GEOL. MONICA AVANZINI

DOTT. ING. PAOLO SANAMIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

DOTT. ING. LUIGI MILLE

CARICORRPO MANDATARIA:

DIZETA INGEGNERIA

MANDATARIO:

STUDIO GRIFINI

MANDATO:

GRATIA

MANDANTE:

EG

MANDANTE: Ing. Paolo Savarini

REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	CONTR.	APPR.
01	FEBB. 2019	REVISIONE A SEGUITO RAPPORTO DI VERIFICA			

TAV. N°

9.4.1

SCALA 1:1000

DATA GIUGNO 2017

COMMESSA N° 017/2016 REDATTO GRATIA

CODICE COMMESSA DEF/PAI/POVAREDO CONTROLLATO

NOME FILE TAV.9.4.1.DWG APPROVATO

A TERMINI DI LEGGE O SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA DIZETA INGEGNERIA.